(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年2 月24 日 (24.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/017986 A1

(51) 国際特許分類7: **H01L 21/205**, C23C 16/42, C30B 29/36, H01L 29/16

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011894

(22) 国際出願日:

2004年8月19日(19.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-295413 2003年8月19日(19.08.2003) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTI-TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒1008921 東京都千代田区 霞が関1丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 児島 一聡 (KO-JIMA, Kazutoshi) [JP/JP]; 〒3058568 茨城県つくば市

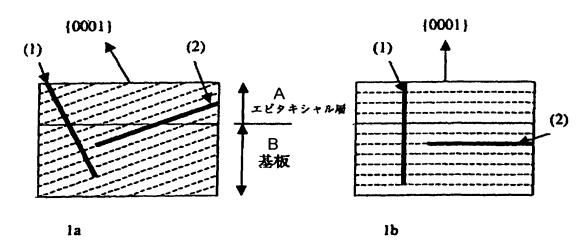
梅園 1-1-1 中央第 2 独立行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP). 黒田 悟史 (KURODA, Satoshi) [JP/JP]; 〒3058568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 2 独立行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP). 奥村元 (OKUMURA, Hajime) [JP/JP]; 〒3058568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 2 独立行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

[続葉有]

(54) Title: SILICON CARBIDE EPITAXIAL WAFER, METHOD FOR PRODUCING SUCH WAFER, AND SEMICONDUCTOR DEVICE FORMED ON SUCH WAFER

(54) 発明の名称: 炭化珪素エピタキシャルウエハ、同ウエハの製造方法及び同ウエハ上に作製された半導体装置



A... EPITAXIAL LAYER

B... SUBSTRATE

(57) Abstract: Disclosed is a silicon carbide epitaxial wafer which is formed on a substrate that is less than 1° off from the $\{0001\}$ surface of a silicon carbide with α -form crystal structure. Crystal defects in the SiC epitaxial wafer are reduced, while the silicon carbide epitaxial wafer has improved flatness in the surface.

(57) 要約: α 型の結晶構造を持つ炭化珪素の $\{0\ 0\ 0\ 1\}$ 面から 1 *未満オフした基板上に形成し、S i C エピタキシャルウエハ中の結晶欠陥を低減しながら表面の平坦性を高くした炭化珪素エピタキシャルウエハである。



- 1 (CERT EXITED IN CORRES DELI COLLE COLLE END 1 H DI CORRES DELI COLLE CERT COLLEGE COLLEGE COLLEGE COLLEGE WO 2005/017986 A1

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, 一 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。